



【新聞稿】

2000.10.24

## 旺宏電子邀請全國大學院校高手 共同角逐總獎金 206 萬元之金矽獎

有鑑於國內高科技產業創新研發之重要與高科技人才養成之不易，旺宏電子決定在公司成立的第十一個年頭，舉辦「金矽獎」第一屆半導體設計與應用大賽，鼓勵台灣大學院校學生於半導體領域的研發創作精神和實作經驗，以促進產業與學術的良性交流與互動。這項比賽，即日起開跑，11/30 前截止報名，明年的 4/30 完成繳件，5/26 進行頒獎。有興趣於本活動的大學生與研究生請至旺宏電子網站報名 (<http://www.macronix.com>)，免繳報名費。

旺宏電子董事長胡定華博士指出，旺宏得之於台灣這塊土地甚多，也因此更加體會向下紮根和協助國家教育及培養人才的必要，所以渴望舉辦「金矽獎」第一屆半導體設計與應用大賽，無非是希望回饋旺宏心意於社會。胡定華博士指出，只要有越多的高科技產業舉辦類似的活動，就越能夠協助學校的養成教育與未來的生涯就業做最適切的連結。大學院校的學生，也會因為在老師的指導下，做更多理論與實務的交流，對台灣未來科技的創新研發絕對是有幫助的！

由於這是旺宏電子第一次舉辦這樣的活動，為使活動臻於完善，除在公司內部由董事長和總經理召開多次高階主管會議和專案小組會議，進行活動相關細節的規劃與討論外；更為了增加活動的精緻度，旺宏電子已赴台大、交大、清大及成大做校園說明會，獲得各界校學生的支持與肯定。旺宏電子除計畫邀請全國 175 個電機、電子、資訊相關科系的大學院校和技術學院學生同來參加，也歡迎其他各系所學生大家做跨系、跨校的合作。

「金矽獎」第一屆半導體設計與應用大賽的參賽方式是，凡是對半導體應用設計領域有興趣之在學學生均可以組隊參加，隊員人數至少一人，最多不得超過四人，亦可跨校跨系組成；各隊需設指導老師一名。在活動分組上，則分成設計組與應用組兩大類，其中設計組是不定題，參賽者可自由發揮；而應用組，則要求是可攜式電子產品，可運用現有 IC 或自行開發 IC，但需內含旺宏電子快閃記憶體，製作成可展示之成品。

「金矽獎」第一屆半導體設計與應用大賽活動總獎金超過 206 萬元，旺宏電子總經理吳敏求認為創意與創新將是本活動最精采有趣之處，所以誠摯地歡迎全國大學院校的學生組隊報名，並衷心地期待大家千萬別錯過這個「高科技創新研發的體驗之旅」！